# 発信人 日本国特許庁(国際調査機関)

出願人代理人	
<b>廣田 雅紀</b>	
様	
あて名	
	PCT
₹ 107-0052	国際調査機関の見解書
東京都港区赤坂二丁目8番5号	(法施行規則第40条の2) 【PCT規則43の2.1]
若林ビル3階	(1 C 1 )(0.143°/2.1)
·	発送日 00 4 00 5
	(日.月.年) 20. 4. 2004
出願人又は代理人	今後の手続きについては、下記2を参照すること。
の書類記号 YG2003-63PCT	7237,000,000
国際出願番号 国際出願日	優先日
PCT/JP2004/001128 (日.月.年) 04.02.2	
国際特許分類 (IPC) Int.Cl' C12Q1/02, C12N11/04, C	12N11/08, C12M1/34, G01N33/53, G01N37/00
出願人(氏名又は名称)	
独立行政法人 科学技術振興機構	
1. この見解書は次の内容を含む。	
区 第1欄 見解の基礎	
∬ 第Ⅱ欄 優先権	
第Ⅲ欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能	<b>准性についての見解の不作成</b>
第IV欄 発明の単一性の欠如	
X	新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、
第VI欄 ある種の引用文献	
□ 第127欄 国際出願の不備	
■ 第四欄 国際出願に対する意見	
0 040 0 7 111 2	
2. 今後の手続き	査機関とは異なる国際予備審査機関を選択し、かつ、その国
	国際調査機関の見解書を国際予備審査機関の見解書とみなさ
ない旨を国際事務局に通知していた場合を除いて、この見	解書は国際予備審査機関の最初の見解書とみなされる。
この見解書が上記のように国際予備審査機関の見解書とみ	なされる場合、様式PCT/ISA/220を送付した日か
	期限が経過するまでに、出願人は国際予備審査機関に、適当
な場合は補正書とともに、答弁書を提出することができる	•
さらなる選択肢は、様式PCT/ISA/220を参照す	ること。
C 2 & MEDITAL MAN OIL IOIL BE OF SHIP	
3. さらなる詳細は、様式PCT/ISA/220の備考を参	照すること。
F 4.4.4.4.4.	
見解書を作成した日 21.02.2004	
31. 03. 2004	
名称及びあて先	特許庁審査官(権限のある職員) 4N 9727
石林及びめて元 日本国特許庁(ISA/JP)	小石真弓
郵便番号100-8915	
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	電話番号 03-3581-1101 内線 3403
水水仰!17四位积47两二十日生甘3万	HEIRING CO COCT TIOT 110K TAGE

第 I 欄 見解の基礎	
1. この見解書は、下記に示す場合を除くほか、国際出願の言語を基礎として作成る	された。
この見解書は、 語による翻訳文を基礎として作成した。 それは国際調査のために提出されたPCT規則12.3及び23.1(b)にいう翻訳3	文の言語である。
2. この国際出願で開示されかつ請求の範囲に係る発明に不可欠なヌクレオチド又に 以下に基づき見解書を作成した。	はアミノ酸配列に関して、
a. タイプ 配列表	
配列表に関連するテーブル	
b. フォーマット	
コンピュータ読み取り可能な形式	
c. 提出時期 出願時の国際出願に含まれる	
□ この国際出願と共にコンピュータ読み取り可能な形式	により提出された
出願後に、調査のために、この国際調査機関に提出さ	れた
3.	
た配列が出願時に提出した配列と同一である旨、又は、出願時の開示を超え あった。	える事項を含まない旨の陳述書の提出が
4. 補足意見:	

## 国際調査機関の見解書

第V欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についてのPCT規則43の2.1(a)(i)に定める見解、 それを裏付る文献及び説明

# 1. 見解

			•	
新規性(N)	•	請求の範囲	2, 8, 9, 21	 有
		請求の範囲	1, 3-7, 10-20	 無
		•		
進歩性(IS)		請求の範囲	_	 有
		請求の範囲	1-21	無

請求の範囲

請求の範囲

1-21

文献及び説明

文献 1:日本化学会北海道支部 2 0 0 3 年冬季研究発表会講演要旨集, 2003. 01. 31, P. 52

文献 2: 第64回分析化学討論会講演要旨集, 2003. 05. 10, P. 16

## 請求の範囲1-21

産業上の利用可能性 (IA)

上記文献 1, 2には、請求の範囲 1, 3-7, 10-13 に記載のバイオアッセイ方法が記載されている。

上記文献1,2に記載の発明において、微細孔チップへの充填にあたって通気防水性の封孔メンプランを貼着すること、アッセイにあたって物質列毎に温度制御すること、チップを再利用すること、およびチップの流路等の構成を好適化すること等は当業者が適宜必要に応じて行う事項であると認められる。